

弘塑科技股份有限公司

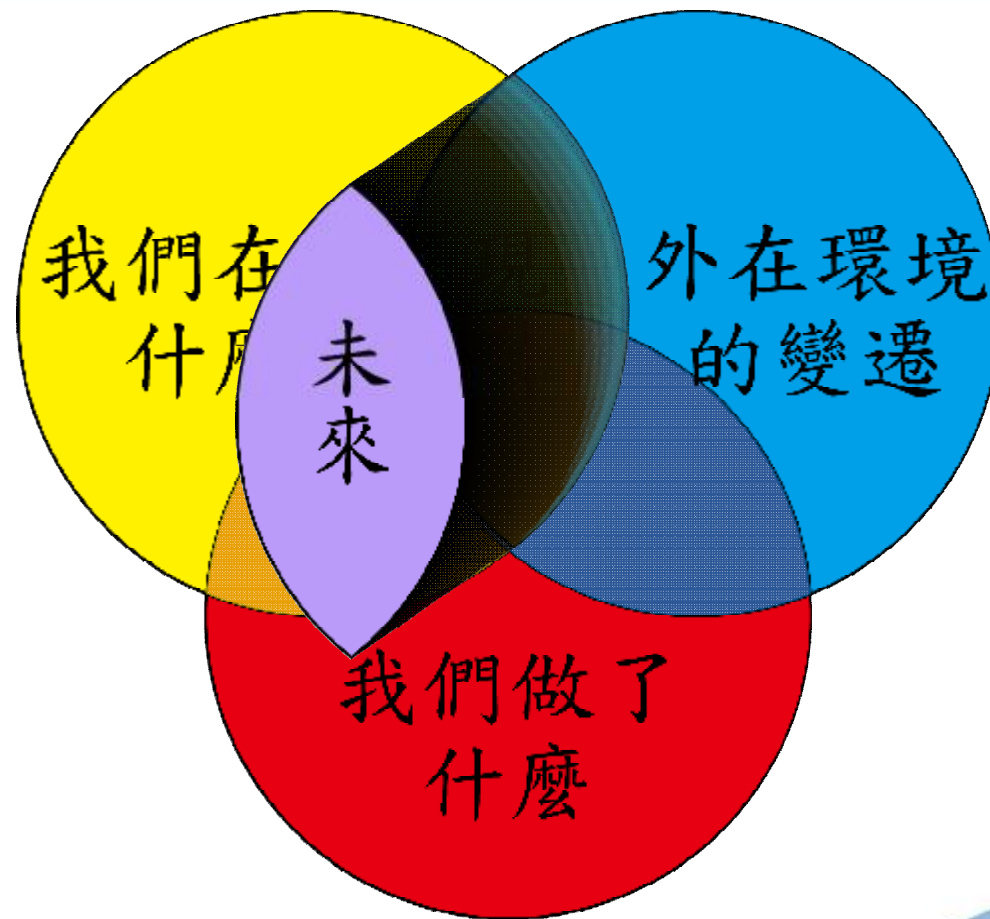
Grand Plastic Technology Corporation

弘塑科技股份有限公司 公司簡報

報 告 人：詹印豐 總經理

報告日期：2011年1月





20年前

台灣沒有半導體設備製造商的年代……

日子過得還不差

顏錫鴻……………> 弘塑科技

6年前

台積、矽品、日月光有我們的設備

可是，我們虧了一塌糊塗

？

公司改組

2年前

已持續獲利3年了

在台灣，我們有很強的競爭力……

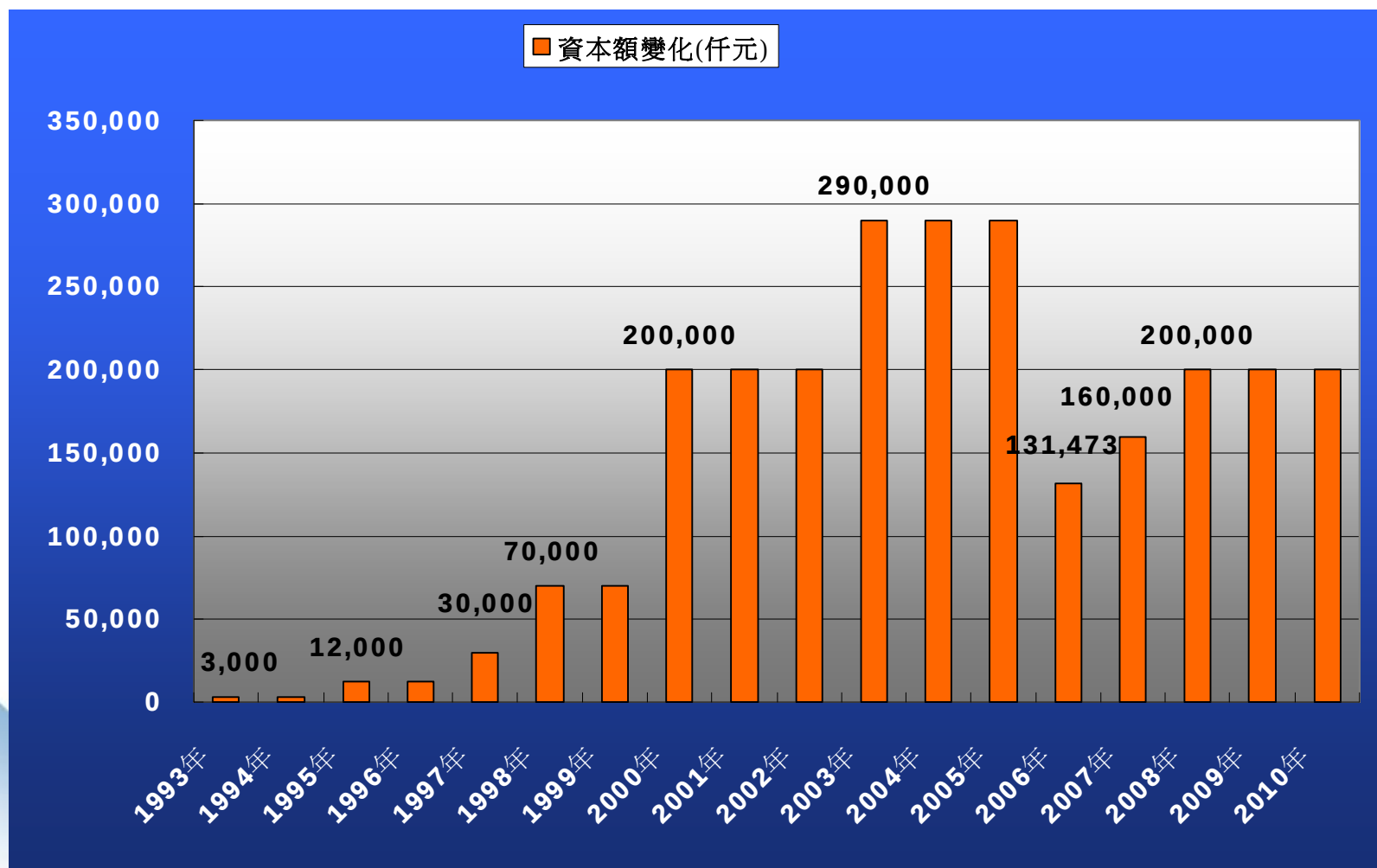
可是

公司規模還太小

市場太集中在台灣的封測業

需要突破現狀

過去--資本額變化



現在--產品簡介

2000年

12吋全自動槽式設備
12吋單晶圓旋轉設備



2004年

銅電鍍機台。光罩
清洗設備



2005年

鎳電鍍機台



2000

2004

2005

2006

2009

2010

2006年

化鍍機台



2009年

玻璃薄化機台



2010年

高溫磷酸蝕刻機台



主要客戶

封測



LED



Solar Cell

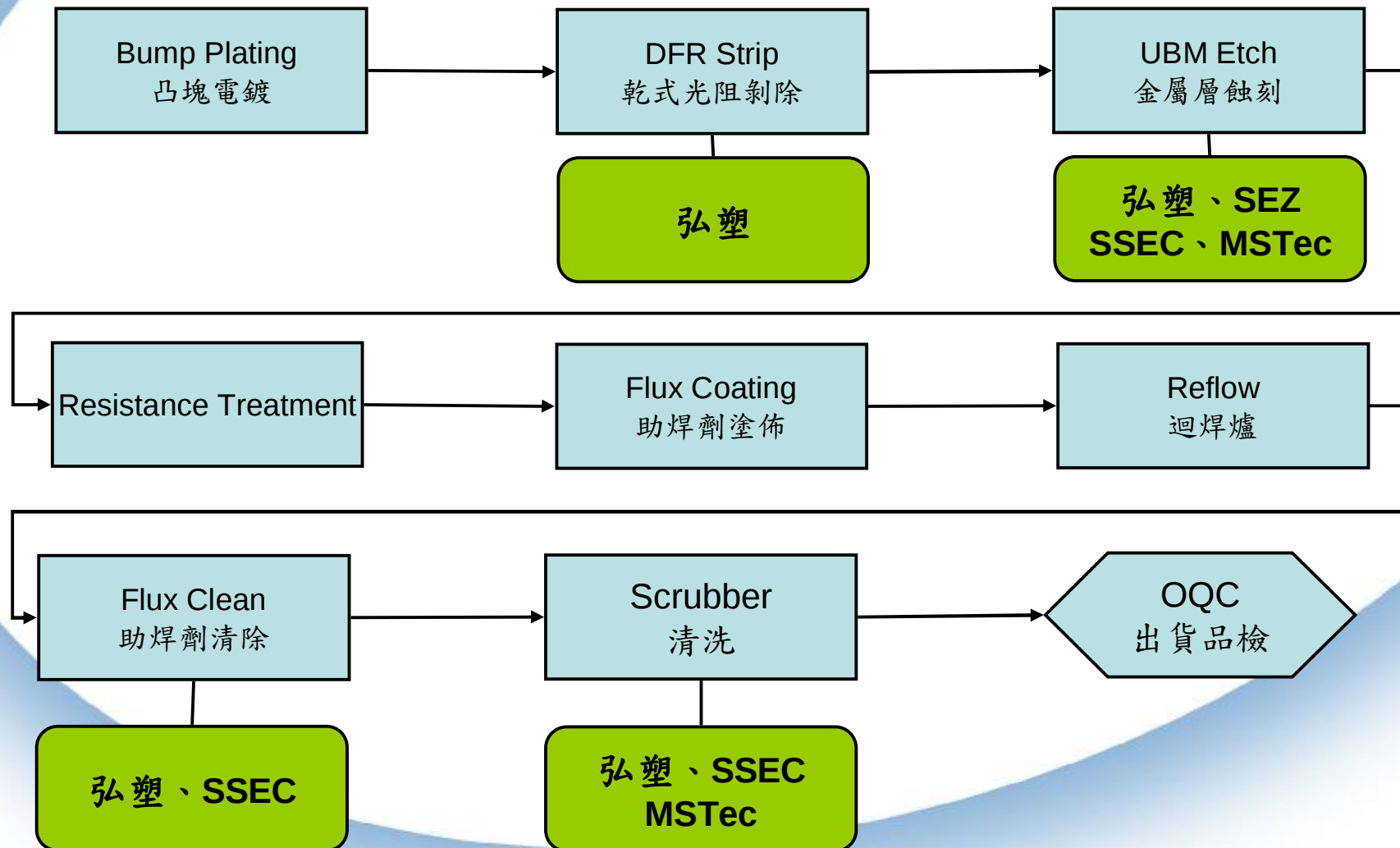


玻璃素材

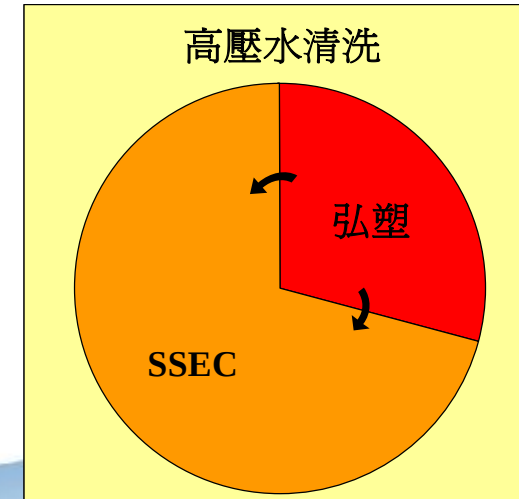
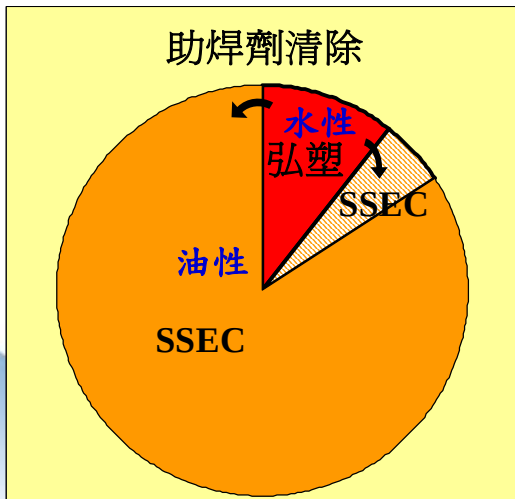
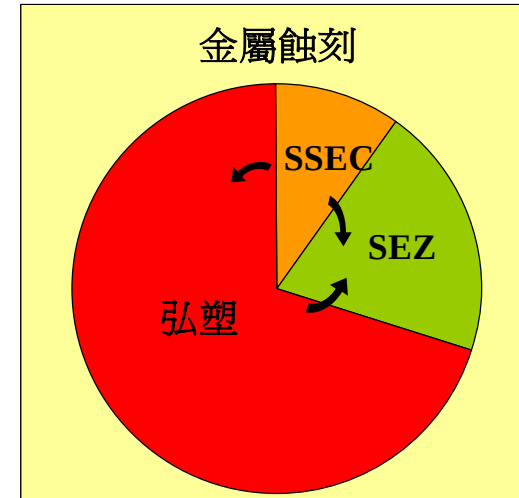
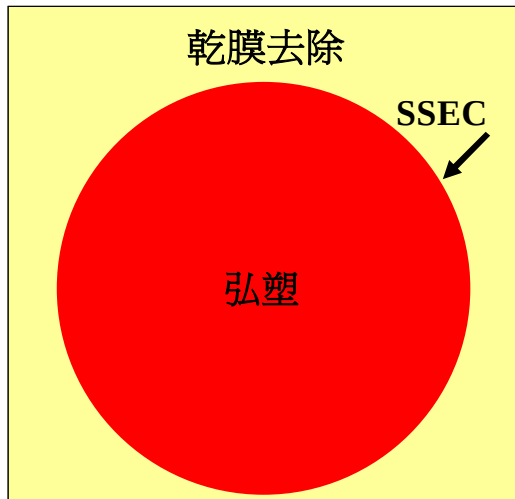


產品定位-- Solder Bumping Process Flow

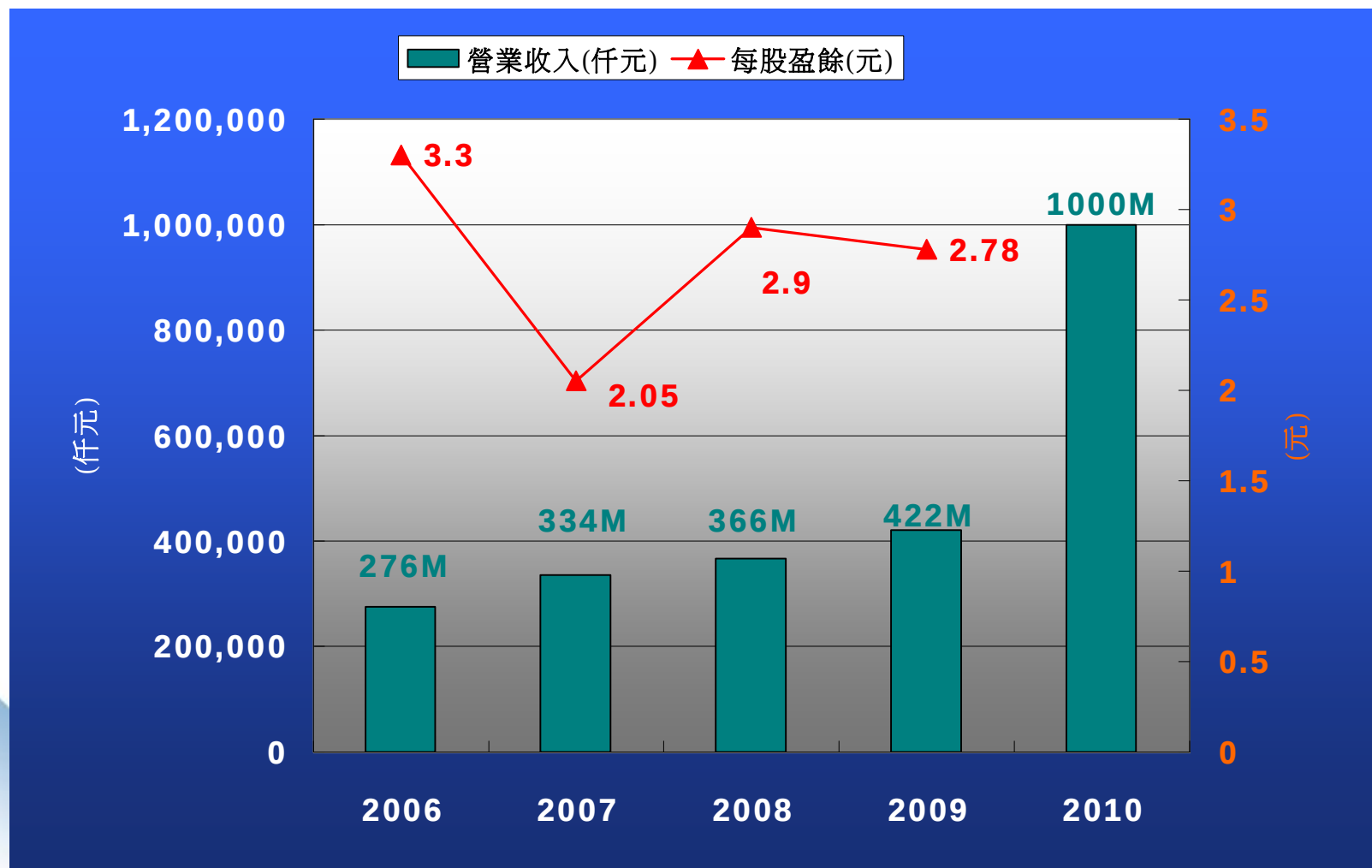
錫球凸塊製造流程



市場概況--競爭圖



營收VS.獲利

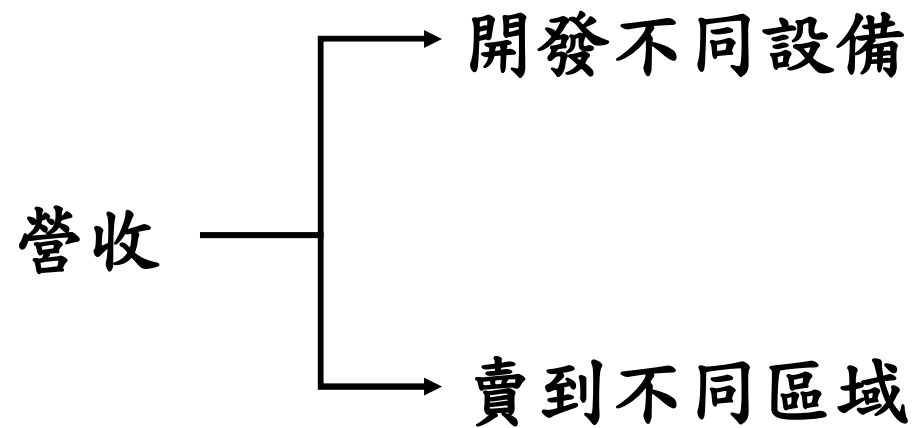


二個焦點

營 收

獲 利

營收的策略



未來的營收成長來源

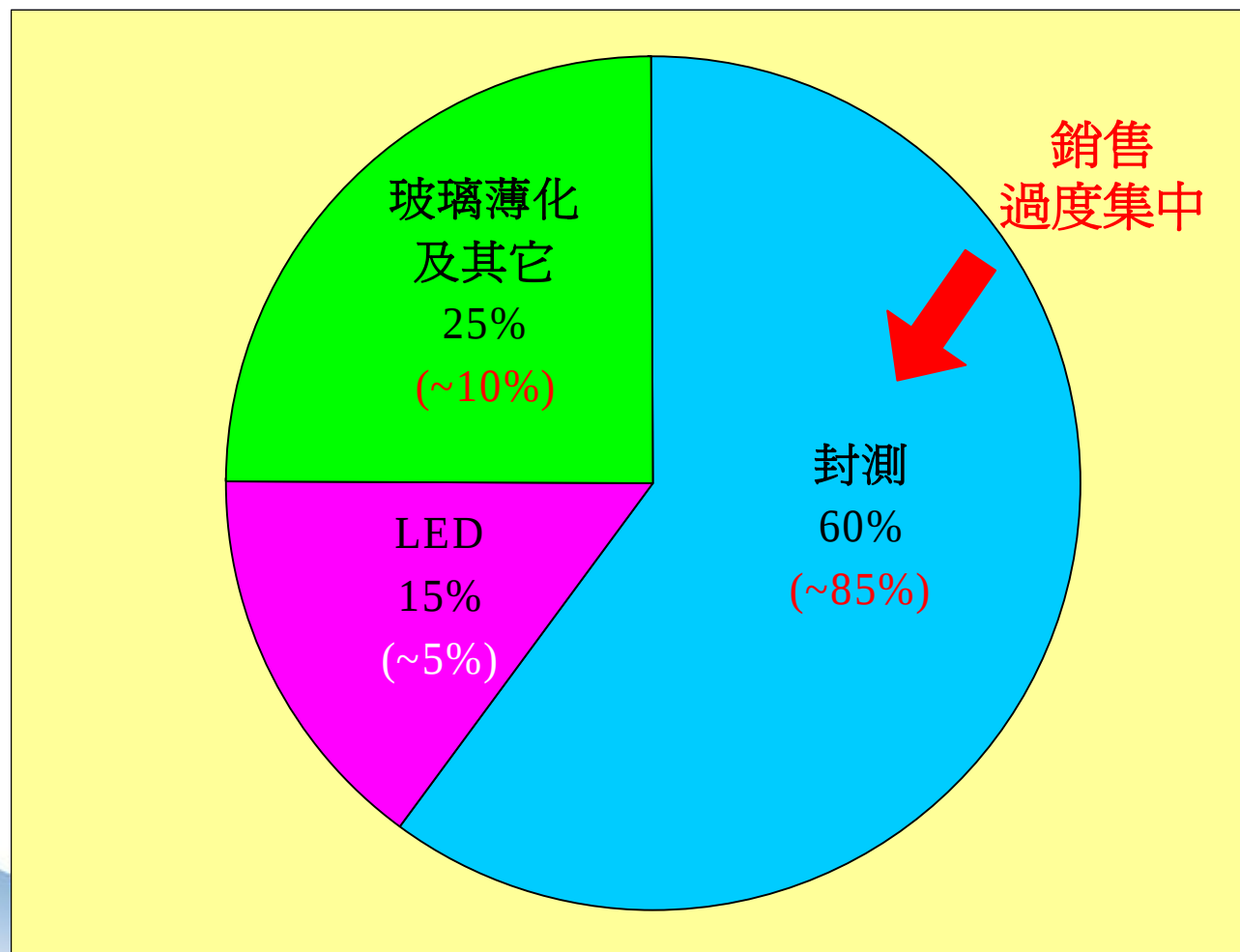
封測--油性助焊劑清除設備

LED--市場高溫磷酸設備

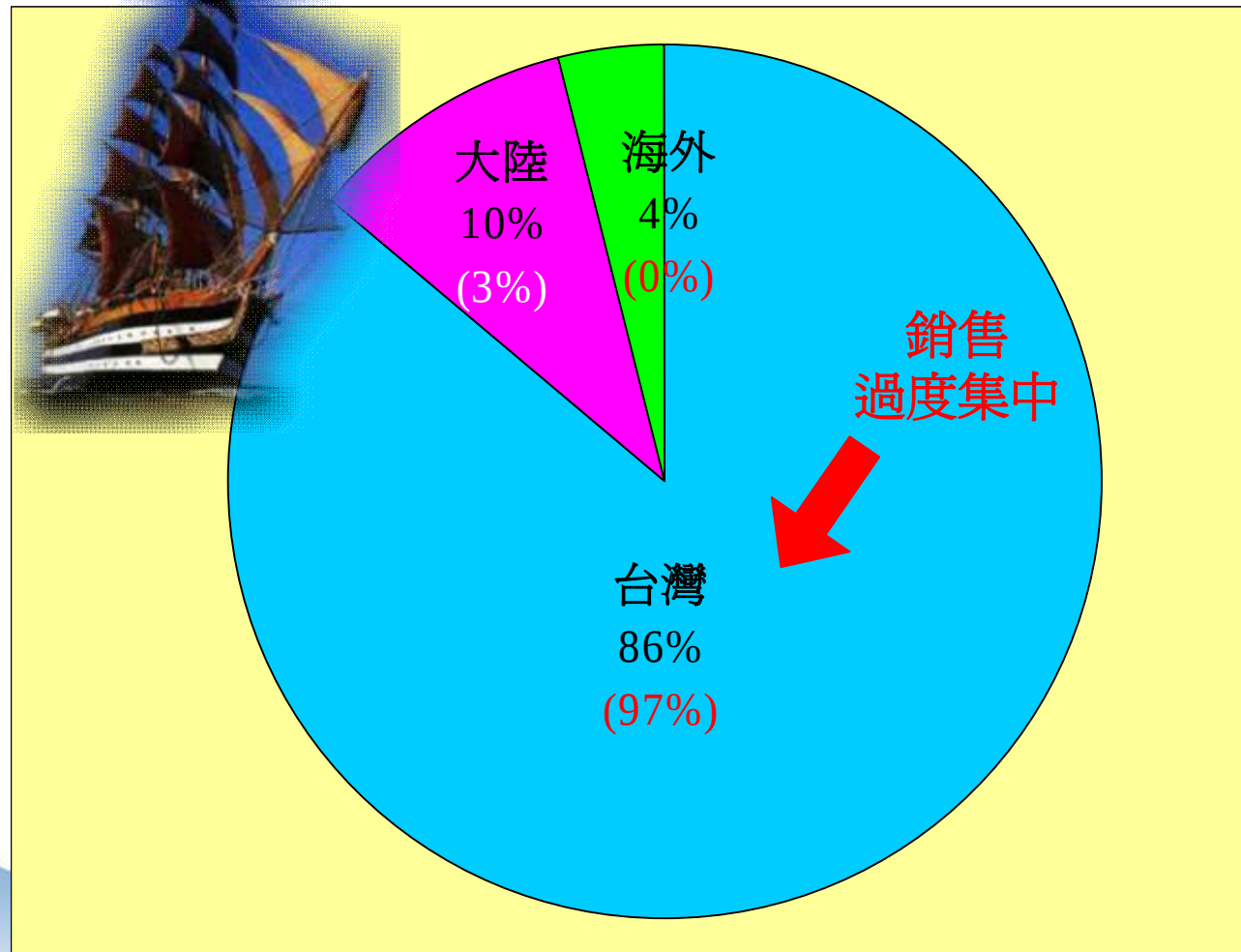
LED--金屬剝離設備

玻璃薄化設備

短期營業目標→依產業別



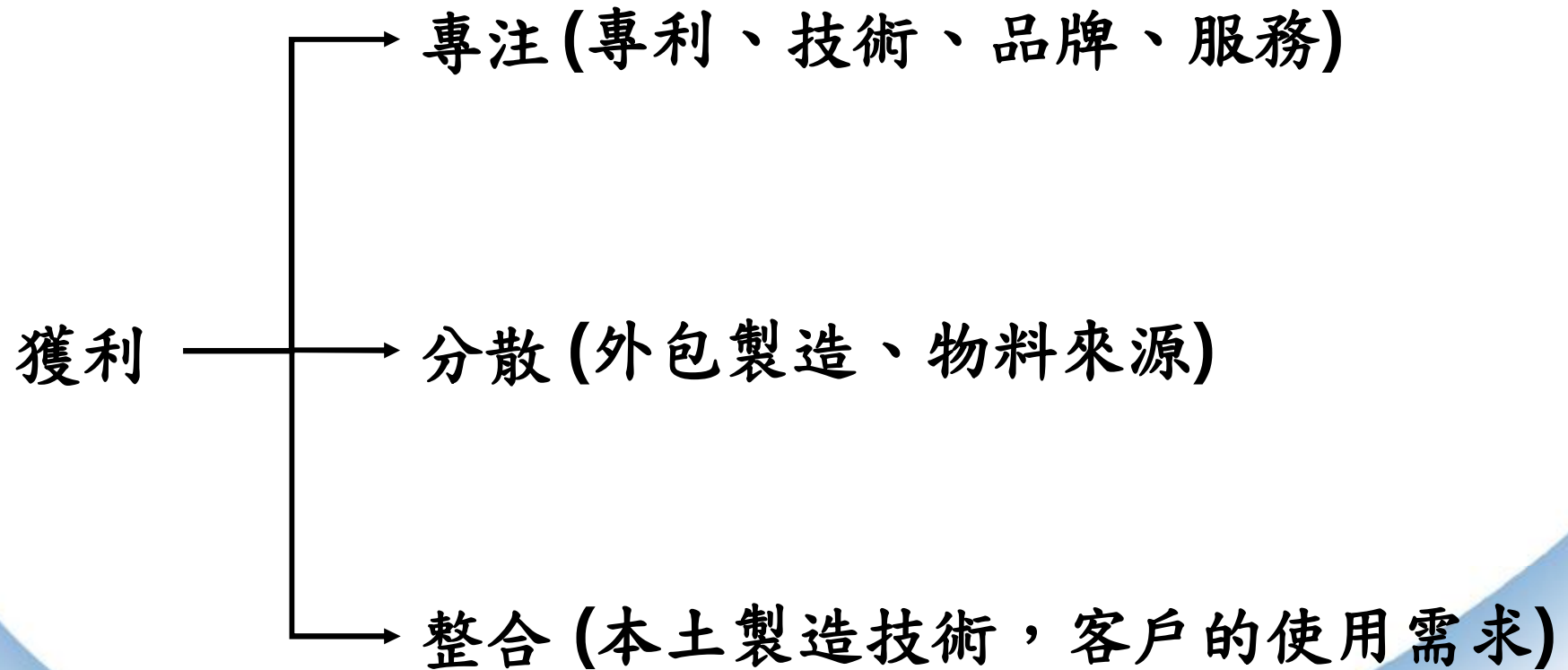
短期營業目標→依地區別



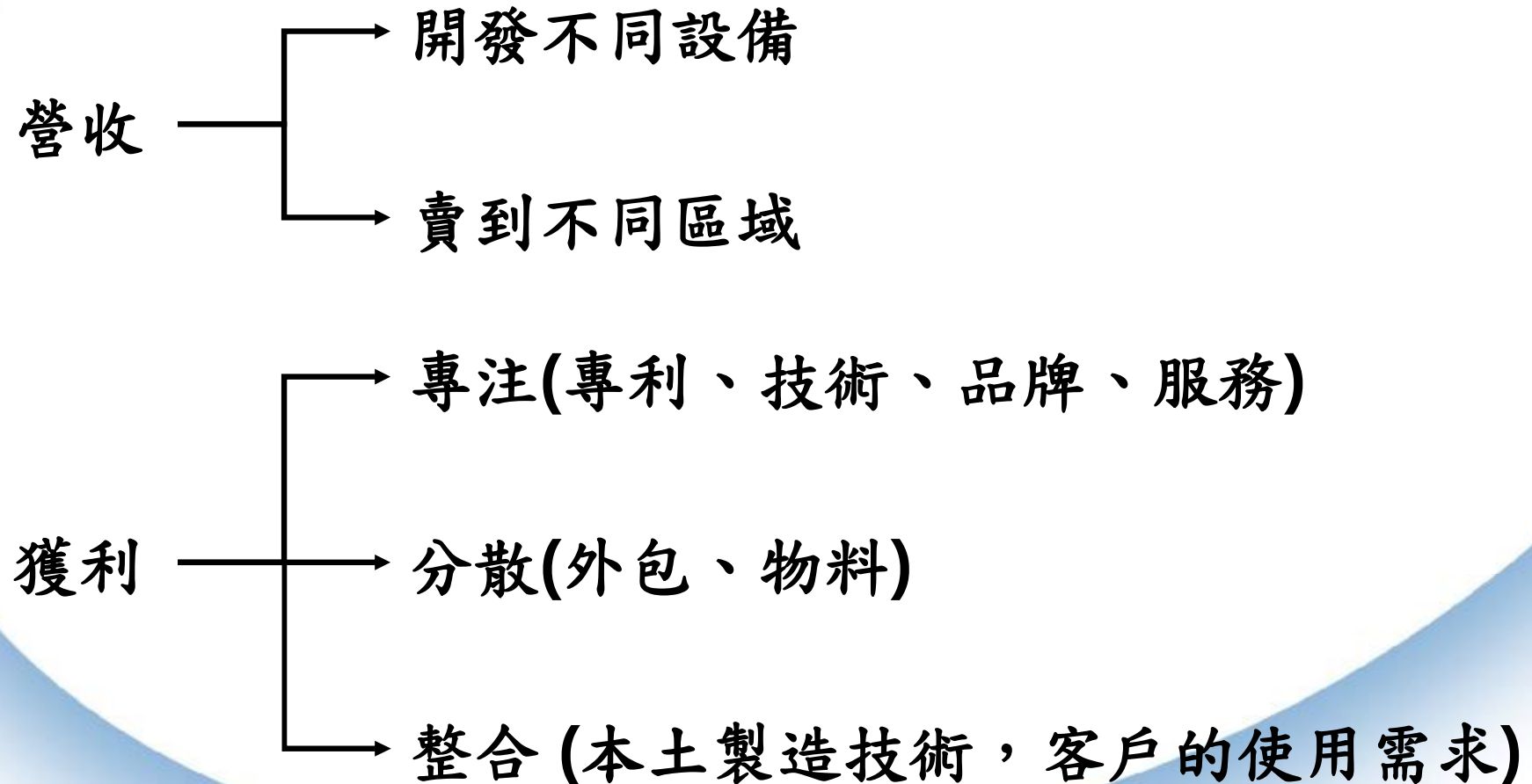
營運風險

銷售過度極中於
臺灣
封測

獲利策略



二個焦點



結語

過去
我們不服氣

結語

今日
我們不滿足

因為
我們有能力做出更好的設備
我們的設備應該能賣到全世界

明日

這個世界應該知道我們的存在

